

KAT系列

Diagram illustrating the marking on a capacitor:

- 负极标识 (Negative terminal mark)
- 额定标称容量 (Rated capacitance)
- 额定标称电压 (Rated voltage)
- 系列名称 (Series name)

The marking shows: KNS (on the black half), 47 (rated capacitance), 50V (rated voltage), and KAT (series name).

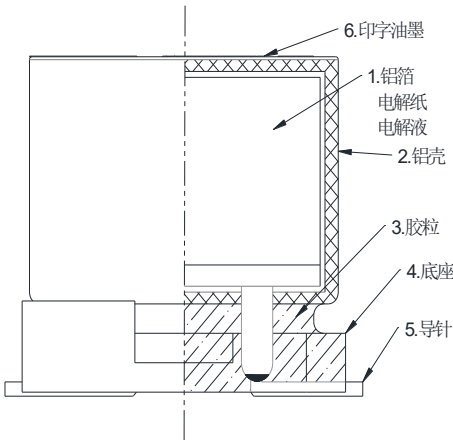
施加额定工作电压 2 分钟后, 取较大值; $\leq 3\mu\text{A}$ 时, 按 $3\mu\text{A}$ 标准执行。

[illegible]

Φ	6.3
L	7.7 $\pm$ 0.3
A	6.6
B	6.6
C	7.2
W	0.5~0.8
P	2.2 $\pm$ 0.2

频率 (Hz)	50,60	120	1K	10k up
补正系数	0.75	1.00	1.10	1.20

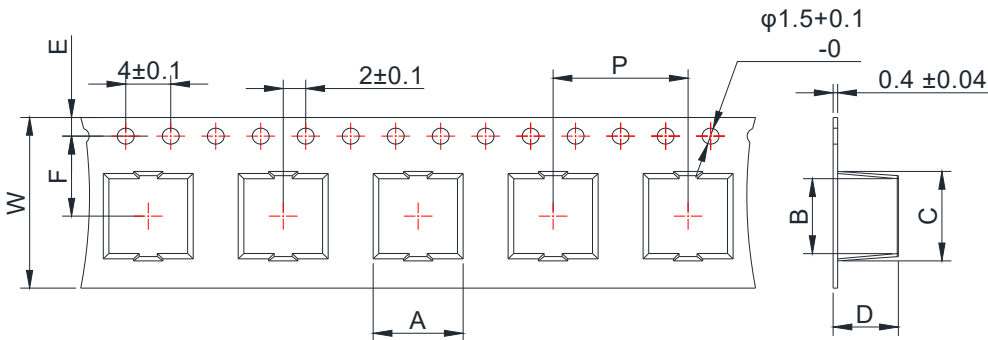
铝电解电容内部构造图



项目	部件组成		尺寸标准	材料名称	供应商
1	芯子	铝箔+	$V_F \geq W_V \times 1.25 \text{ times}$	化成铝	
		铝箔-	$V_F \leq 0V$	腐蚀铝	
		电解纸	40um/50um	特殊纤维纸	
		电解液	GBL	丁内脂	
2	铝壳		Φ6.3	铝 + PU 膜	
3	胶粒		Φ5.65	丁基橡胶	
4	底座		Φ6.6	PPA	
5	导针		10520U	铝+镀锡铜钢线	
6	印字油墨		UV 油墨	LED-极紫 UV 油墨	

包装载带尺寸图

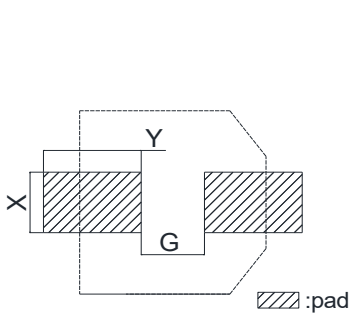
单位: mm



尺寸(ΦD×L)	W±0.3	A±0.2	B±0.2	C±0.1	P±0.1	F±0.1	D±0.3	S±0.1
Φ6.3×7.7	16.0	7.0	7.0	9.0	12.0	7.5	8.2	-

推荐焊盘尺寸

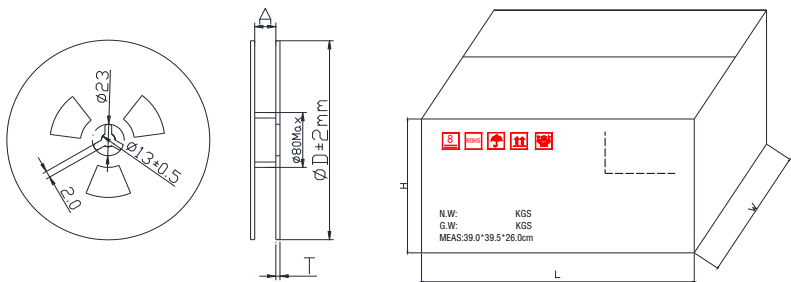
印刷电路板的焊盘图案请参考以下的焊盘尺寸进行电路设计，尤其是焊盘间距会影响安装强度，请予以考虑。



单位：mm

产品尺寸	G	Y	X
Φ4	1.0	2.6	1.8
Φ5	1.5	3.0	1.8
Φ6.3	2.2	3.5	1.8
Φ8	3.1	4.0	2.5
Φ10	4.6	4.0	2.5
Φ12.5	4.6	5.8	3.0

包装卷盘/纸箱尺寸及装箱数量



单位：mm

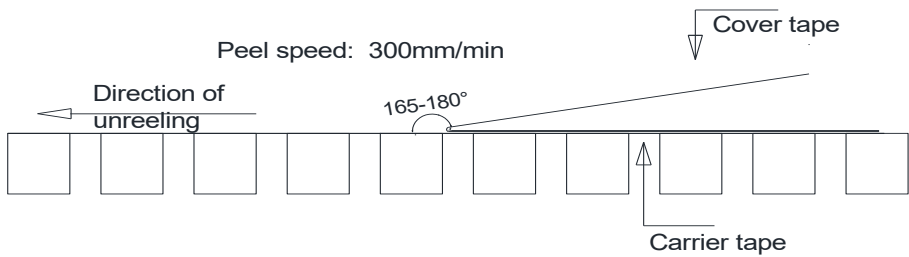
尺寸	A	D	T
Φ6.3×7.7	18	380	3.0

单位：PCS

尺寸	最小盘数量	整箱盘数	整箱数量
Φ6.3×7.7	1,000	10	10,000

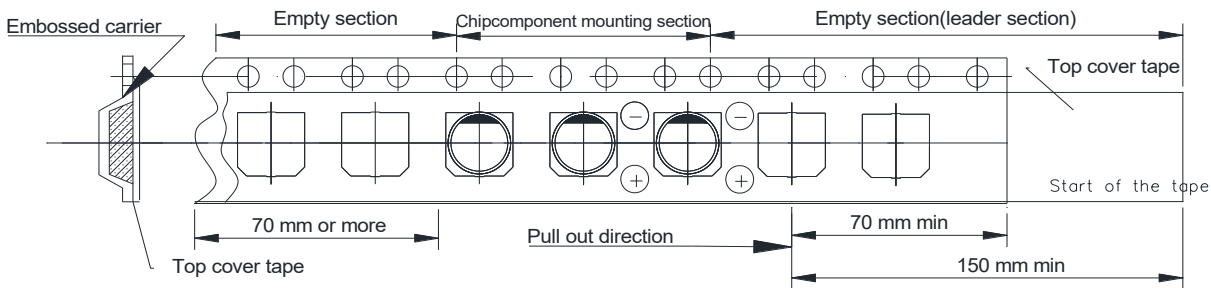
封合盖带拉力强度

- ※剥离角度：相反方面呈 165° ~ 180°开合角度进行撕带。
- ※剥离速度：每分钟 300mm
- ※剥离强度：在上述条件下，剥离强度必须为 0.1 ~ 0.7N .



载带装盒方式

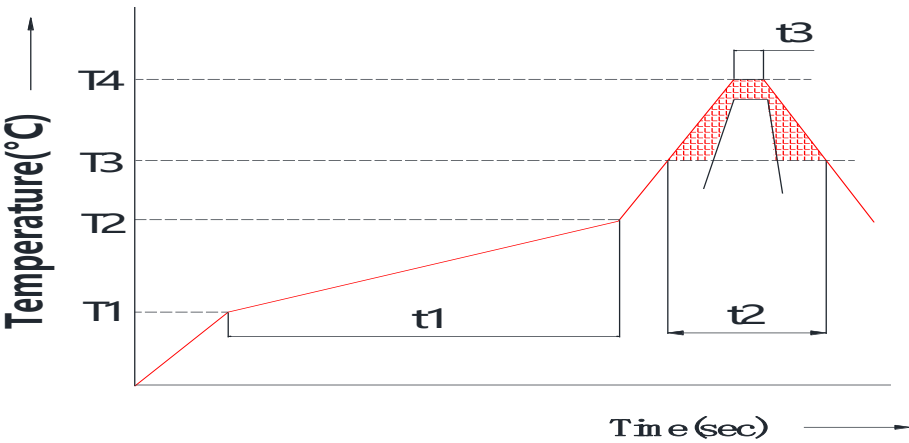
- ※胶带的牵引长度不得小于 100-150 毫米.包括 10 个或更多的压烫部分。
- ※卷芯处有一段不小于 60 毫米的空格压烫部分。



焊接方法

- ※使用烙铁焊接：除非规范中另有规定，否则在 350±5℃下 3±1 秒钟内完成.
- ※焊接时请遵循使用之温度条件.如使用较高之温度时，请量测并告知电容温度及回流焊条件，制品尺寸较大其上升的温度较缓慢并非得依制品尺寸别调整回流锡炉的温度，例如:φ4 与 φ10 制品皆可安装于 PCB 过锡炉.
- ※焊锡注意事项:
- 1. 制品尺寸: 制品尺寸较大其温度上升较缓慢
 - 2. 制品安装位置:PCB 中心的温度较 PCB 边缘温度低
 - 3. PCB 尺寸:PCB 尺寸或者厚度较厚上升的温较慢
- ※反复回流焊:
- 1. 如果可以，避免回流焊二次.
 - 2. 如果反复回流是不可避免的，请量测并告知第一次与第二次的回流温度，以及回流焊之时间.
 - 3. 请勿三次回流焊.

回流焊条件



额定工作电压 (V)		4-50	4-50		63 up	4-100		160 up
产品尺寸 (φ)		4-6.3 (L≤5.2mm)	4-6.3		4-6.3	8-18		8-18
预热	温度 (T1~T2,℃)	150-180	150-180					
	时间 (t1)(最大,秒)	120	100					
持续 时间	温度 (T3,℃)	230	217	230	217	217	230	217
	时间 (t2)(最大,秒)	30	90	40	60	60	40	40
最高 温度	温度 (T4,℃)	250	260		250	250		245
	时间 (t3,秒)	5	5					
回流焊次数		1	≤ 2					